



HS 600 型数字式超声波探伤仪

使用说明书

武汉中科创新科技股份有限公司

目 录

一 HS600 型数字式超声波探伤仪简介	4 -
1.1 本机特点	4 -
1.2 主要技术参数.....	5 -
1.3 仪器主要部件名称.....	6 -
1.4 键盘简介	8 -
1.5 功能介绍	9 -
二 HS600 型数字式超声波探伤仪的基本操作	12 -
2.1 开机	12 -
2.2 常规功能状态的调节.....	14 -
2.2.1 通道选择.....	14 -
2.2.2 闸门的调节.....	14 -
2.2.3 波峰记忆.....	18 -
2.2.4 增益调节（dB 调节）	18 -
2.2.5 检测范围（脉冲位移）的调节.....	20 -
2.2.6 零点调节.....	21 -
2.2.7 脉冲移位调节.....	22 -
2.2.8 声速测定.....	22 -
2.2.9 “抑制”调节.....	25 -
2.2.10 扫查基线的调节.....	27 -
三 探伤应用	28 -
3.1 曲线延长功能.....	28 -
3.2 包络功能	29 -

3.3 存储波形数据.....	31 -
3.4 频带选择功能.....	35 -
3.5 匹配阻抗	36 -
3.6 通讯功能	36 -
3.7 静态读数（冻结状态下读数）	37 -
3.8 探伤状态与参数的显示方式的重新设置.....	37 -
四 充电器的使用说明	42 -
五 仪器的安全使用 保养与维护	44 -
六 仪器校准	46 -
6.1 选择 HS600 型探伤仪的接收系统状态	47 -
6.2 调校功能	48 -
1. 直探头调校	48 -
2. 斜探头横波自动校准.....	59 -
2.1 斜探头横波快捷调校模式.....	59 -
2.2 K 值测试快捷操作模式.....	62 -
2.3 斜探头横波自动调校基本操作步骤.....	62 -
2.4 斜探头横波 K 值自动校准基本方法	65 -
2.5 距离—波幅曲线的应用	67 -
2.6 GB 11345-2013 标准曲线制作	70 -
2.7 曲线的调整.....	74 -
2.8 曲线的删除.....	75 -
2.9 曲线的延长.....	75 -

一 HS600 型数字式超声波探伤仪简介

1.1 本机特点

- 手持式结构，美观、牢固、密封性能好，具超强的抗干扰能力。
- TFT 真彩显示器，具有 100% 的显示线性度，并具有不受环境干扰的影响。
- 高质量的电路系统，性能稳定可靠。
- 超高速采样，使回波显示更保真、定位更准确。
- 高精度定量、定位、解决远距离定位误差。
- 实时全检波，正、负检波和射频波显示。
- 优良的宽频带放大器，且自动校正。具有良好的近场分辨能力。
- 简洁、强劲的操作功能，中文提示，对话操作，实用易学。
- 检测范围无级调节功能。
- 闸门定位报警，双闸门失波报警功能，适用于完成不同种类的探伤任务。
- 动态缺陷包络线描述。
- 波幅曲线按标准自动绘制。且可上下自由移动。
- 自动对探头零点进行校准和斜探头 K 值（折射角）测试。
- 灵活的杂波抑制调节功能。不影响增益、线性。
- 自动快速的灵敏度调节功能。提高检测速度。
- 自动波峰跟踪搜索功能。提高检测精度。
- 有描述缺陷性质的峰点轨迹包络图功能。
- 近场盲区小，可以进行薄板及小径管探伤。
- RS232C 接口，与计算机传送探伤数据的通讯功能及打印功能。实

现超声探伤仪计算机管理。

- 预置 30 组探伤参数。分别为直探头 10 个，斜探头 15 个，小角度探头 5 个。
- 可存储 1000 个探伤回波、曲线和数据。

1.2 主要技术参数

脉冲强度：600V

阻抗匹配：200 Ω 、500 Ω 二档可选

工作方式：单晶探伤、双晶探伤

扫描范围：零界面入射 \sim 6000mm 钢纵波

采样频率/位数：150MHz/8bits

检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

工作频率：0.5MHz \sim 20MHz（带宽可选：0.5-4MHz、2-8MHz、0.5MHz-20MHz）

各频段等效输入噪声： $< 50 \times 10^{-5} \text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$

衰减器精度： $< \pm 1\text{dB}/12\text{dB}$

增益调节：110dB（0.1dB、2dB、6dB 步进，全自动调节）

声速范围：（100 \sim 20000）m/s

动态范围： $\geq 30\text{dB}$

垂直线性误差： $\leq 3\%$

水平线性误差： $\leq 0.1\%$

分辨力： $> 40\text{dB}$ （5N14）

灵敏度余量： $> 60\text{dB}$ （深 200mm $\Phi 2$ 平底孔）

数字抑制：（0 \sim 80）%，不影响线性与增益

电源、电压：直流（DC）7.2V $\pm 10\%$ ；交流（AC）220V $\pm 10\%$

工作时间：连续工作 5 小时以上（锂电池供电）

环境温度：（-10 ~ 40）℃（参考值）

相对湿度：（20 ~ 95）% RH

外型尺寸：205 x 138 x 65（mm）

1.3 仪器主要部件名称

本仪器主要部件名称如图 1-1 所示。

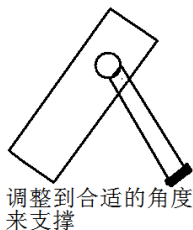
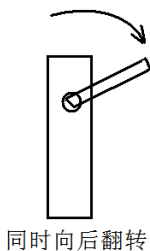
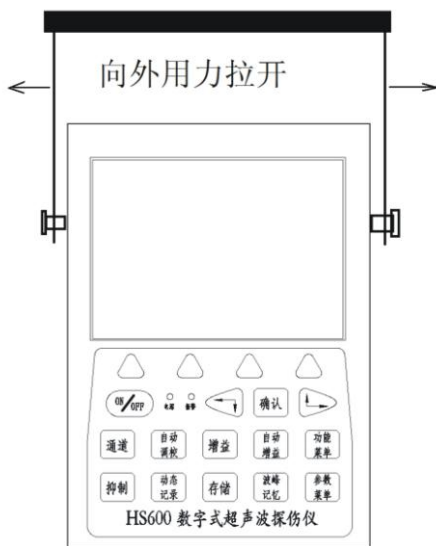


图 1-1

- ① 320×256 像素的高分辨率显示器
- ② 电源指示灯、报警指示灯
- ③ 触摸键盘
- ④ 充电插座
- ⑤ 护手带
- ⑥ 打印机及通讯插座

- ⑦ Q9 插座 （发射）
- ⑧ Q9 插座 （接收）
- ⑨ 提手
- ⑩ USB 通讯接口

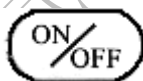
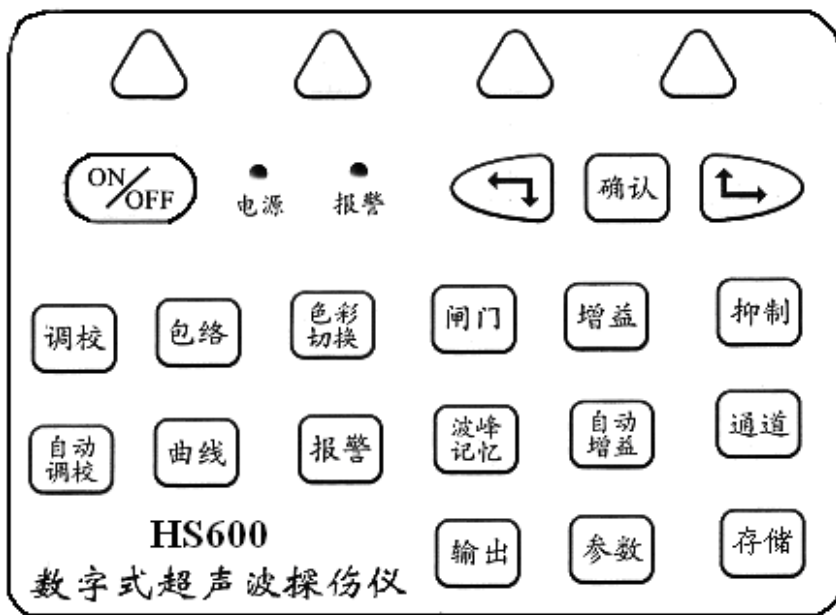
支撑架调整示意



根据工作需要调整成不同的倾斜角度以便于观察屏幕回波。

1.4 键盘简介

键盘是完成人机对话的媒介。本机键盘设有 23 个控制键，键位见图 1-2。使用者对探伤仪发出的所有控制指令，均通过键盘操作传递给探伤仪。23 个控制键分为三大类：特殊键（1 个），菜单功能选择键（9 个），功能热键（11 个）和方向控制键（2）。键盘操作过程中，探伤仪根据不同的状态自动识别各键的不同含意，执行操作人员的指令。各键的具体使用方法在以后的各章节中分批逐渐介绍。下面是各键的具体功能简介。



电源开/关键



调校类功能键



包络功能键

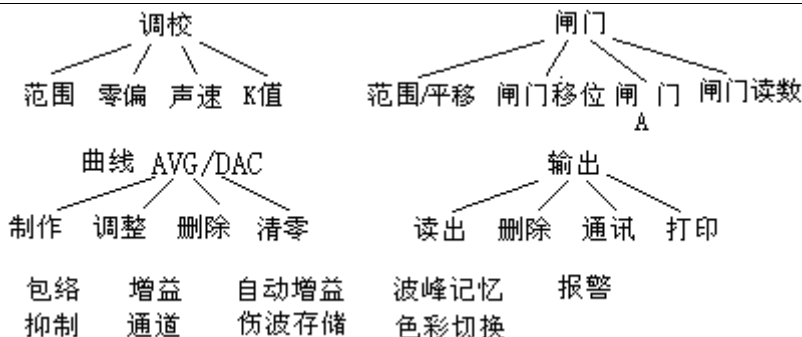


闸门功能系统键

	增益热键		探头零点自动校准热键
	抑制热键		自动增益键
	波幅曲线功能键		输出数据功能键
	声响报警键		存储伤波数据键
	波峰记忆键		波形冻结/输入命令、数据认可键
	50 组探伤参数选择键		显示屏彩色切换键
	进入 / 退出参数列表显示键		关闭屏幕显示，进入节电状态
	子功能菜单/操作功能键		左/下方向键
	右/上方向键		

1.5 功能介绍

仪器的功能及其逻辑关系



1. 调校功能：

- 范围：探伤范围的调节
- 零偏：探头入射零点的调节
- 声速：材料声速（0 ~ 20000）m/s 连续调节
- K 值：斜探头的折射角（K 值）测量

2. 闸门功能：

- 范围/平移：（0~6000）mm 扫查范围的无级调节/脉冲平移调节
- 闸门操作：闸门移位/闸门宽度/闸门高度调节
- 闸门选择：闸门 A/B 选择
- 闸门读数：选择单闸门读数/双闸门读数方式

3. 曲线功能：

- 制作：制作 AVG、DAC 曲线及曲线延长
- 调整：调整已制作的曲线
- 删除：删除已制作的曲线
- 清零：将当前通道的参数初始化

4. 输出功能：

- 读出：显示当前读出号的缺陷波形及数据

-
- 删除：删除当前存贮号或连续存贮区间的缺陷波形及数据
 - 通讯：将存储的缺陷波形及数据传送到计算机
 - 打印：打印探伤报告
5. **包络功能**：对缺陷回波进行波峰轨迹描绘，辅助对缺陷定性判断。
 6. **增益/自动增益功能**：手动调节仪器灵敏度/自动定高调节仪器灵敏度。
 7. **波峰记忆**：对闸门内动态回波进行最高回波的捕捉，并保留在屏幕上。
 8. **色彩切换**：对屏幕显示色彩（前景、背景）进行切换。
 9. **报 警**：闸门内的缺陷回波高于闸门/曲线高度时，仪器发出声响提示
 10. **存 储**：将屏幕上的回波及其相应的数据存储在仪器存贮器中。
 11. **抑 制**：调节抑制杂波比例。
 12. **通 道**：通道切换选择

二 HS600 型数字式超声波探伤仪的基本操作

2.1 开机

HS600 型数字式超声波探伤仪采用直流供电方式，仪器内置锂电池。


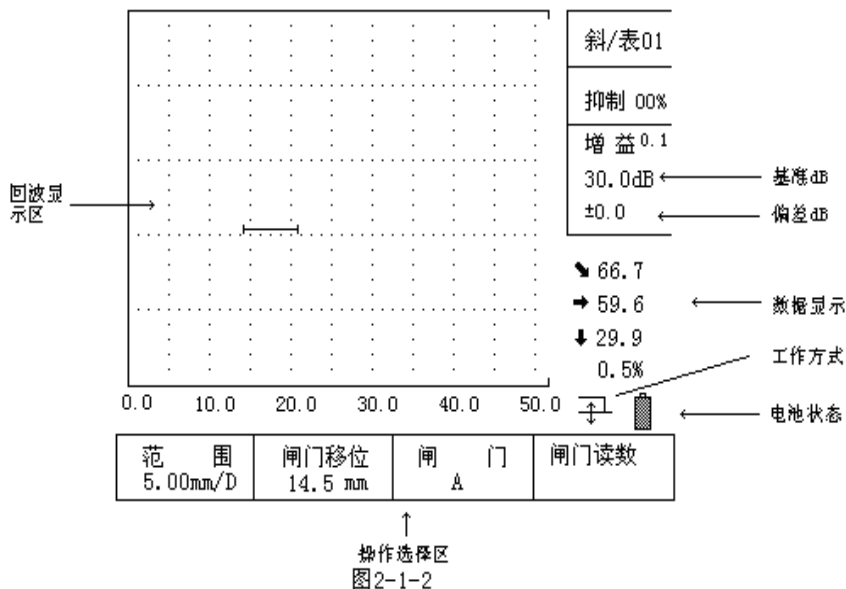
按  键两秒钟，直到电源指示灯亮。仪器首先出现汉威注册商标，然后进行仪器自检，显示如下画面：



图 2-1-1

仪器自检通过后，进入开机动态界面，见图 2-1-2。



说明：在纵波直探头的情况下。↓ 声程 (S) 即声波从工件表面至缺陷的垂直距离。➡ 没有显示。

在横波斜探头的情况下。↘ 表示声程 (S) ➡ 表示水平距离 (L)。指的是探头入射点至缺陷的水平距离。↓ 表示垂直深度 (H)。指的是入射点至缺陷的垂直距离。

喇叭及参数锁定图标在此图上没有显示，在后面的章节中详细介绍。

按任何热键或者子功能菜单键时，相应的区域出现反显，表示当前操作状态。

2.2 常规功能状态的调节

2.2.1 通道选择

本仪器预置了 30 组探伤参数，即 30 个通道。分别为直探头 10 组，斜探头 15 组，小角度 5 组。探伤人员可根据需要修改各通道的参数。按通道键对通道进行选择，此时显示屏上显示通道区出现反显。连续按此键可选择不同的检测任务。如图所示。

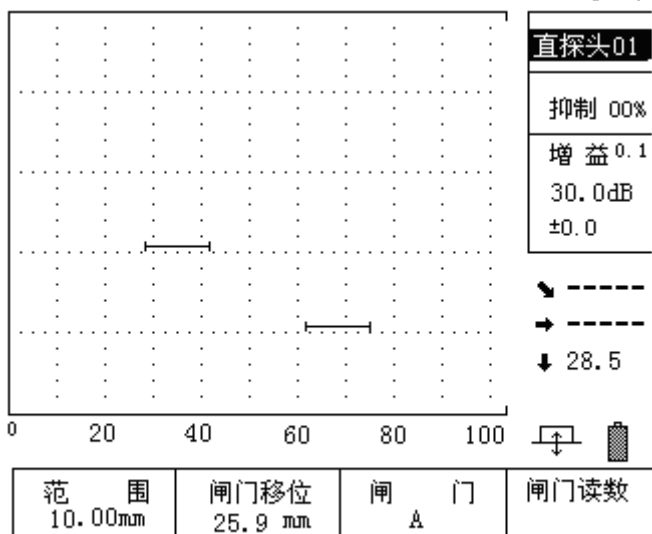


图 2-2-1

2.2.2 闸门的调节


数字式探伤仪的最突出的特点是能够把所有的有关反射波的信息用数字量显示在屏幕上。读数时仪器处理计算闸门内的回波，并显示最高回波的所有数据（包括声程、水平距离和垂直距离）。因此探伤过程中需使用闸门套住缺陷回波，仪器才能显示探伤所需要的数据。

2.2.2.1 闸门选择和闸门读数方式

本仪器是双闸门工作方式，分为 A 闸门和 B 闸门。闸门读数方式有两种，即单闸门读数方式和双闸门读数方式。用户可以选择任意闸门作为当前使用闸门，下面将要介绍闸门的起始位置、宽度、高度调节都是针对当前使用闸门而言。

操作步骤：

1 显示方式选择

按 **闸门** 键，进入扫查状态，仪器默认的是“单闸门读数方式”。用户想选择“双闸门读数方式”，按 **闸门读数** 对应的  键即可。其闸门读数方式如图所示。

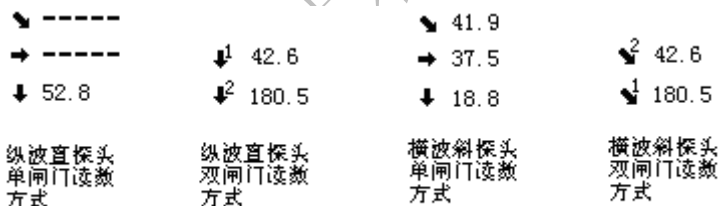




图 2-2-2

2 闸门选择

按 **闸门** 键后就进入了扫查状态，如图所示。按 **闸门** 栏对应的  键，此时闸门栏反显，初始值为 A 闸门，再按一次对应的  键切换为 B 闸门，如图所示





范 围 10.00mm/D	闸 门 移 位 28.8mm	闸 门 A	闸 门 读 数
范 围 10.00mm/D	闸 门 移 位 28.8mm	闸 门 B	闸 门 读 数

图 2-2-3

2.2.2.2 闸门起始

闸门起始是对当前使用闸门的起始位置进行调节。用户可根据需要将闸门平行移动到想要的位置来锁定你所感兴趣的回波。

操作如下：

按起始相对应的键进入此功能，此时该栏反显，如图。再按键进行调节。例如，当前的使用闸门位置在回波显示区的最左端，当要使闸门移到最右端，按住键，直到闸门移到目标位置。

范 围 10.00mm/D	闸 门 移 位 28.8mm	闸 门 A	闸 门 读 数
------------------	-------------------	----------	---------

图2-2-4

注意：为了回波显示区简单明了，用户可以将某一闸门移出回波显示区，此时数据显示

区的读数为 **xxx.x** 的形式。如图所示。

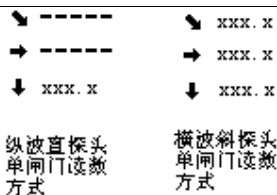





图 2-2-5




2.2.2.3 闸门宽度

按闸门移位对应的  键，就进入了闸门宽度调节，此时宽度栏出现反显，如图所示。再按   键可改变闸门的宽度。

范 围	闸 门 宽 度	闸 门	闸 门 读 数
10.00mm/D	24.2mm	A	

图2-2-6

2.2.2.4 闸门高度

闸门高度指的是闸门相对于回波显示区满幅的百分比。按闸门宽度相对应的  键，就进入了闸门高度调节，此时高度栏反显，如图 2-2-7 所示，再按   键可改变闸门的高度。

范 围	闸 门 高 度	闸 门	闸 门 读 数
10.00mm/D	40 %	A	


图2-2-7


2.2.3 波峰记忆

波峰记忆是仪器自动以闸门内最高动态回波进行记录，并保留在屏幕上。在实际探伤中，这有助于最大缺陷回波的捕捉。

操作：

1. 用闸门锁定将要搜索的回波。

2. 按  键，进入波峰搜索状态，并且在回波显示区的右上端显示出“波峰记忆”字样。当您移动探头时，如有一个比前面显示回波更高的新波出现时，仪器立即捕捉住此高波作为当前最高显示波。

3. 按  键，退出搜索状态。


2.2.4 增益调节（dB 调节）

在探伤工作中，利用衰减器可控制仪器的灵敏度，测量信号的相对高度，用以判断缺陷的大小，或测量材料的衰减等。衰减器除了上述作灵敏度控制外，它的主要用途是测量反射波幅度的相对大小，用分贝表示。

本机型的系统灵敏度由基准 dB 读数和偏差 dB 读数两部分组成。总余量为 110dB。





2.2.4.1 手动增益调节

操作：

- ① 按  键选择调节步进值。按第一次，增益显示区基准

dB 值反显, 此时, 增益的右上方出现 **0.1** 的字样, 表示当前以 0.1dB 步进值调节基准 dB 值。如图 2-2-8 (a) 所示。

按第二次, 此时增益的右上方出现 **2.0** 的字样, 表示当前以 2.0dB 步进值调节基准 dB 值, 如图 2-2-8(b), 按第三次, 此时增益的右上方出现 **6.0** 的字样, 表示当前以 6.0dB 步进值调节基准 dB 值。如图 2-2-8(c)所示。按第四次时, 增益显示区的偏差 dB 值反显, 此时增益的右上方出现 **0.1** 的字样, 表示当前以 0.1dB 步进值调节偏差 dB 值。如图 2-2-8(d)所示。按动键盘增益键, 此时增益的右上方出现 **6.0** 的字样, 增益显示区的偏差 dB 值反显, 表示当前以 6.0dB 步进值调节偏差 dB 值。如图 2-2-8(e)所示。


- ② 按   键调节基准 dB 值或偏差 dB 值。例如: 当前的基准 dB 值为 80dB, 如果以 0.1dB 的步进值增大基准 dB 的值到 110dB, 调节  键, 使反显出现在基准 dB 栏, 增益的右上方出现 **0.1** 的字样, 再调节  键不放, 可产生连续增益调节。直到 110dB。

斜/表01	斜/表01	斜/表01	斜/表01	斜/表01	斜/表01
抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%
增 益 0.1	增 益 2.0	增 益 6.0	增 益 0.1	增 益 2.0	增 益 6.0
30.0dB	30.0dB	30.0dB	30.0dB	30.0dB	30.0dB
±0.0	±0.0	±0.0	±0.0	±0.0	±0.0
基准dB 0.1dB 调节	基准dB 2.0dB 调节	基准dB 6.0dB 调节	偏差dB 0.1dB 调节	偏差dB 2.0dB 调节	偏差dB 6.0dB 调节
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

图 2-2-8

2.2.4.2 自动增益调节


操作：

- ① 移动闸门锁定回波。
- ② 选择是调节基准 dB 或偏差 dB。
- ③ 按  键，仪器自动进行增益调节，使闸门内的最大回波幅调节到纵坐标的 80% 左右高度。并且在回波显示区的右上角有“自动增益”的字样提示。调节完成后“自动增益”的字样消失。



2.2.5 检测范围（脉冲位移）的调节

检测人员根据被检测工件的厚度合适的调节检测范围，范围调节不会改变回波之间的相对位置和幅度，本仪器调节的范围为（0~6000）mm（钢纵波）。

操作如下：

- ① 按  键进入调校功能菜单。此时 **范围** 栏反显。如图

范围	零 偏	声 速	K 值
20.00mm/0	0.00 us	3240m/s	2.00

- ② 在按   键进行范围调节。范围值实时显示，表示每格的对应的实际距离（仪器波形显示区分为十格。当检测范围为 200mm 时，每小格的值为 20mm）。

例如：将当前横坐标的每小格距离为 20mm 调节到 40mm，



按住  键不

放，直到范围数据连续变换到 40mm。

2.2.6 零点调节




零点调节指的是探头零点的调节。为了准确的对工件缺陷定位，我们必须调节探头的零点，通俗的说也就是探头的压电晶片到工件表面的距离（包括探头保护膜的厚度和耦合剂的厚度）。在本仪器中用时间（ μ s 微妙）来表示探头零点的距离。

操作：

- ① 按  进入功能菜单，再按零偏相对应的  键，此时，该栏反显，如图 2-2-9 所示。

范围	零偏	声速	K 值
20.00mm/D	0.00 μ s	3240 m/s	2.00


图 2-2-9

- ② 按   键来调节零偏的大小。且零偏的时间值实时显示。例如：当前的零偏值是 0.00 μ s 时，要使零偏的值调节到 0.56 μ s。就按住  键，直到数据显示为 0.56 μ s 为止。

注意：

探头的零点一旦校准好后，就不能改变，否则会影响数据精度。

如果确实要改变的话，会有一个滚动信息提示“已校准，是否

要改变零偏？”按  键后，再进行改变。按



其他的键返回即

不改变。

2.2.7 脉冲移位调节




调节仪器的脉冲移位，不会改变回波的相对位置和幅度。最大可调节位移距离不小于 3500mm（钢纵波）。

操作：

- ③ 按  进入功能菜单，再按平移相对应的  键，此时，该栏反显，如图所示。

范围	平移	声速	K 值
20.00mm/D	0.00 us	3240 m/s	2.00

图2-2-10

- ④ 按   键来调节平移量的大小。且平移的时间值实时显示。例如：当前的平移值是 0.00us 时，要使平移的值调节到 0.56us。就按住  键，直到数据显示为 0.56us 为止。（本仪器中用时间（us 微妙）来表示）。

2.2.8 声速测定

我们知道，材料声速是探伤缺陷定位中非常重要的一个参数。声速对于超声波探伤中的定位精确度有着极其重要的作用，因此对于未知材料声速的工件探伤时测定其声速，是探伤前的重要准备步骤，下面利用一块

厚度为 50mm 的未知声速材料为例讲述声速测量方法。

操作：

- ① **同步法**：利用同一个反射体上的一次和二次底波反射来进行声速测定。

按声速相对应的  键，此时该栏反显，仪器弹出提示：

请选择声速测试方式：同步法

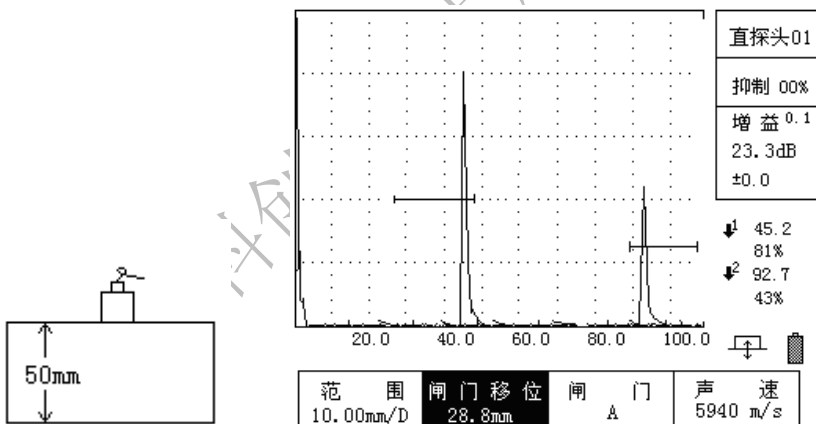


请输入测试距离： 50 mm



将探头放在实物试块上，移动探头找出最大反射波，观察屏

幕上回波，移动两个闸门分别套住两个回波后，按  键



此时仪器自动开始调节声速，直到两次回波分别对齐 50 mm 和 100 mm 的位置，声速测定完毕！（*注：如果实物声速和仪器初始声速差异太大，有可能回波不在屏幕内，这时需要调整范围，将波形先调整到屏幕内，再移动闸门套住回波）

- ② **分步法**：如果被测实物试块声衰减较大，无法得到二次反射时可用分步法，利用两个深度不同的反射体的底波来测定声速。例如再制作一块 40 mm 实物试块。进入声速测试，方法与上面相同，仪器出现提示：

请选声速测试方式：同步法 按   改为分步法 

请输入测试距离： 50 mm 按   改为 10 mm（两个不同反射体之间的厚度差）
按 

将探头先放在厚度 40 mm 的实物试块上，找出反射回波后，用闸门套住，

按 

再将探头放在厚度 50 mm 的实物试块上，找出反射回波后，用闸门套住，

按 

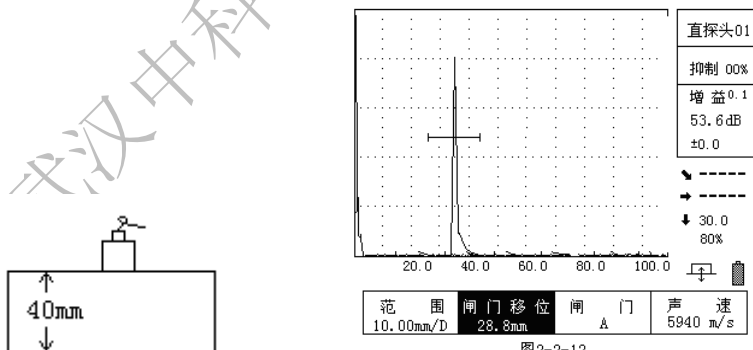


图2-2-12

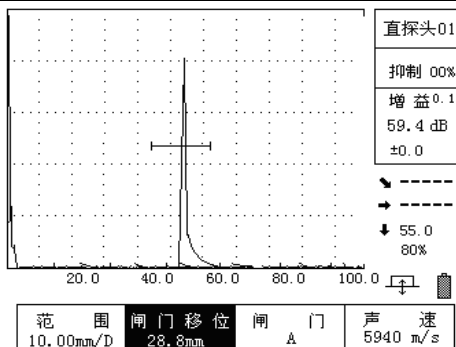
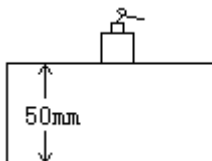


图2-2-13

2.2.9 “抑制”调节

此功能主要用来抑制杂波即噪音，以提高信噪比。本机型采用热键方式直接控制抑制量的调节，并直接用数字显示被抑制掉的百分比量值。通常抑制数据显示区显示的 00% 表示仪器处于无抑制状态。如图所示。随着抑制显示量的增加，“抑制”作用已被加入，这时波高小于抑制的百分比数值的杂波被滤掉，不予显示，而大于百分比数值的回波则不被改变。因此使实际探伤中的信噪比被大大提高。

操作：

按 **抑制** 键，此时 **抑制** 栏反显，如图所示。

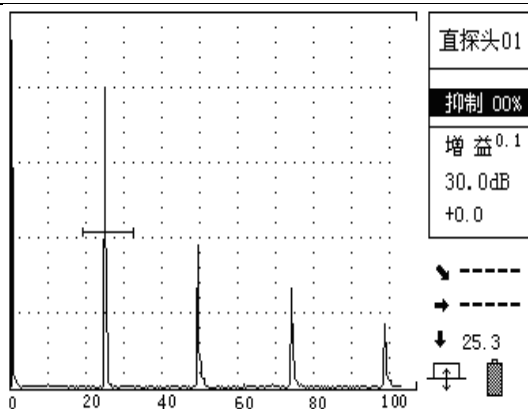




图2-2-14

按   键，选择抑制量，所显示的百分数即为抑制掉的杂波高度。最大抑制量为 80%。数字仪器的抑制不同于模拟仪器的抑制不影响仪器的灵敏度和垂直线性，但动态范围会发生变化。

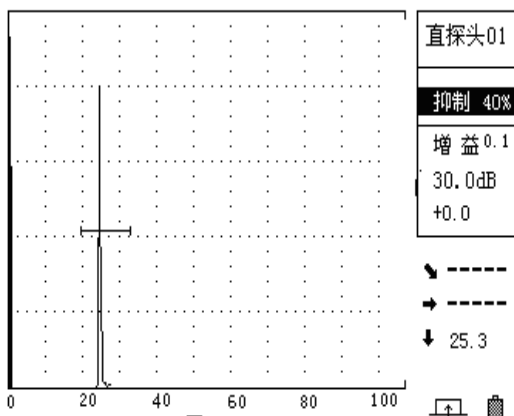




图2-2-15

注意：随着“抑制”作用的加大，仪器的动态范围会变小，因此使用抑制功能后，要及时恢复仪器的无抑制状态（即抑制的百分数为零）。

2.2.10 扫查基线的调节

按 **抑制** 键，可在“抑制”和“基线”功能间切换，按   键对其进行调整。如图：

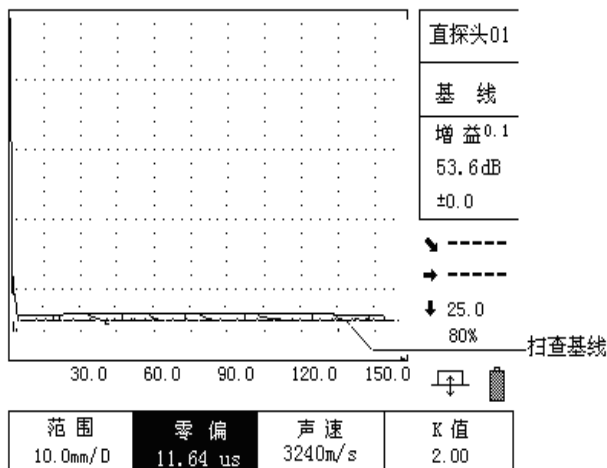


图2-2-16

扫查基线是波形出现在屏幕纵向的相对位置，一般是屏幕上的 0% 的高度为准，否则会影响垂直线性。

三 探伤应用

本机根据用户在探伤中的各种需求增加了诸多探伤的辅助功能，应用这些功能将大大的减化掉以往探伤中的人为计算和繁琐的操作，为提高探伤效率创造了良好的平台。本章将着重对这些功能进行介绍，用户可根据自身探伤要求选择适合自己的功能，以简化探伤过程。

3.1 曲线延长功能

- ① 在一般工作过程中往往会遇到所测工件厚度不一样，因此要求曲线制的长度也不一样，如果在现场遇到检测工件厚度大于调校时所取点的深度时，可以曲线延长功能，仪器自动根据超声波衰减规律延长曲线长度。

- ② 操作：

在仪器调校时，最深的采样点为 50mm,则根据标准可以对 25mm 以下的焊缝进行检测，如果在现场要对 25mm 以上的焊缝进行检测，例如 40mm，则曲线长度应至少为 80mm，操作如下：

在曲制作完毕后，进入探伤时要延长曲线，则按`曲线`键，然后

再按`制作`对应的键，仪器下方出现提示：

是否需要曲线延长？

按`确认`键将延长曲线，按其它键退出曲线延长状态

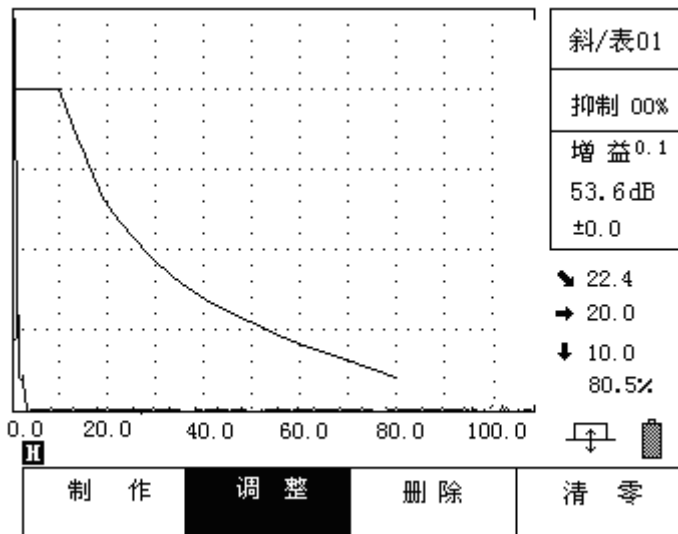
请输入探头规格：00×00 mm

按方向键输入晶片尺寸后按`确认`键

请输入曲线延长至深度 00mm

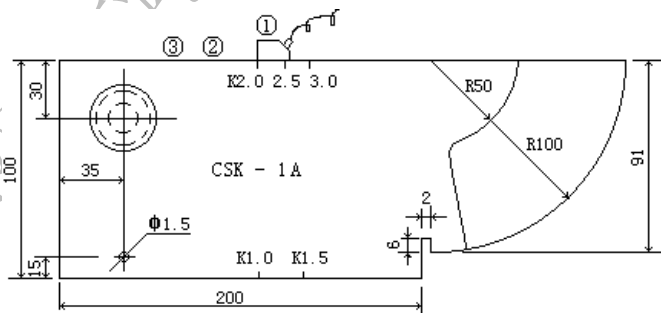
按方向键输入曲线延长的深度 80mm,然后按`确认`键

此时仪器上的曲线会自动会延长到 80mm



3.2 包络功能

包络功能主要对斜探头而言，用来记录变化的伤波峰点的轨迹图。主要用于缺陷的定性分析。



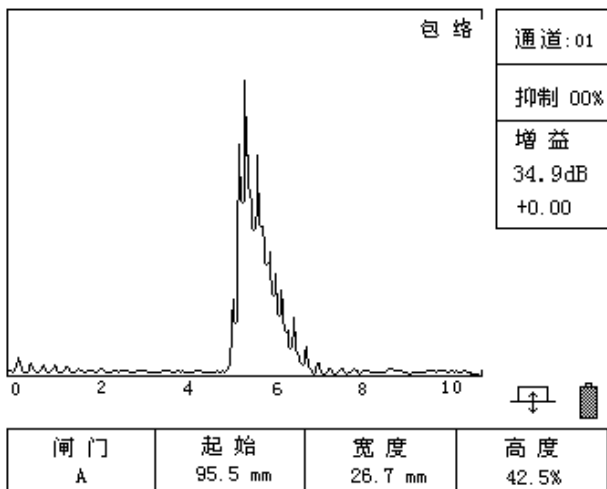
如图所示，探头在不同的位置，所反射的回波高度和距离也不同，当探头从①移到③处，在屏幕上的回波幅度应该从低→高→低变化，

并留下不同幅度的峰点组成一个新的曲线，我们称此曲线为包络线。

下面就以上图的装置。我们以 $\phi 50$ 孔为例扫查其包络线。

操作：

- ① 在检测过程中，按 **包络** 键进入包络功能。显示的电子栅格消失。
并在回波显示区的右上角显示“包络”字样。



- ② 移动探头，观察最大波的高度，按 **自动增益** 键，将最高波调节到 80% 左右。再轻轻移动探头（探头用力均匀，平行移动），随即屏幕上会显示出由“点”组成的回波峰值轨迹线。如图所示。

- ③ 按 **包络** 或 **确认** 键退出包络功能。


3.3 存储波形数据

3.3.1 存入子功能

“存入”子功能对波形显示区所有的波形图及相关参数可进行掉电存储。本机能存储 1000 幅波形图，编号为 1~1000。存储区编号可由仪器自动递增给出，或由用户任意选择。当选择的存储区编号内已存有数据时，仪器将提示一个信息。

操作：



- ① 在回波显示区显示出要存入的波形（可以在检测的过程中或者在以后介绍的静态的情况下都可以存入）。

- ② 按  键，滚出一条信息：

“请输入存储号： 001




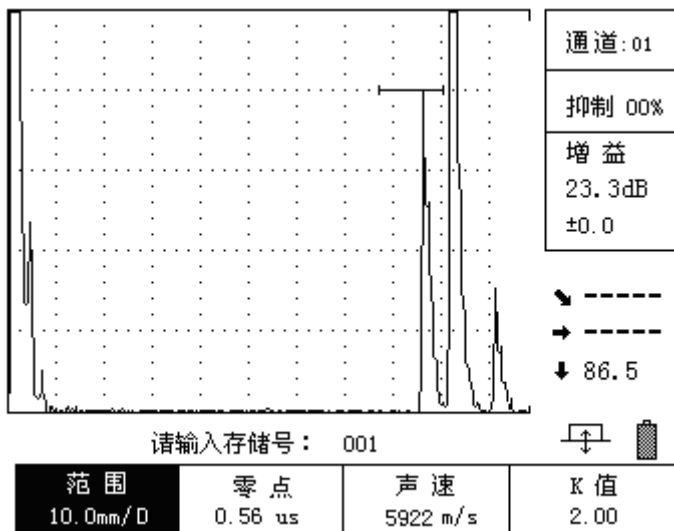
如图 4-13 所示，您可以用   键对存储号进行修改，此时

回波已被冻结。当选择好存储号后，再按  或  键将波形数据及有关参数存入到该存储号中。当该存储号中已存有数据时，滚出一个提示信息：

“已存有数据，要覆盖吗？”

这时，如果你要覆盖的话，就按  键进行覆盖；如果不的话，

就按  以外的任意键退出。



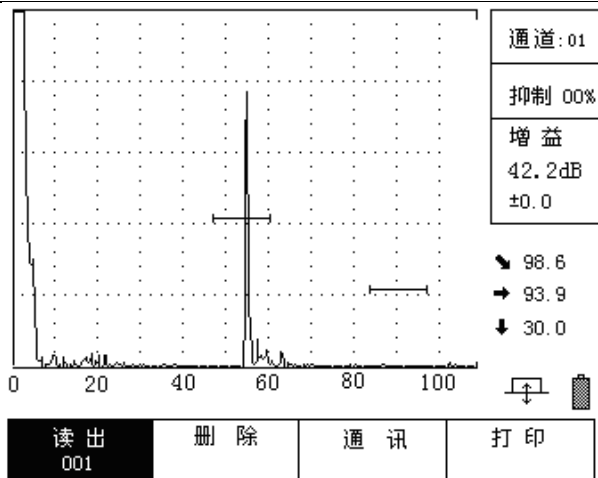
3.3.2 读出子功能

读出子功能用于读出已存入机内的存储区的波形图及相关参数，供用户重新读数和打印探伤报告或将存储区的波形图及相关参数传送给微机（PC）。

操作：

① 按 **输出** 键进入输出功能菜单，此时读出栏已经反显，表明已进入了读出子功能。

按 **←** **→** 键输入要读出的存储区号后，按 **确认** 键读出。仪器将该读出号的数据和波形显示在屏幕上。如图所示。



如果该读出号中没有数据的话，就滚出提示信息：



“此读出号无数据！！”

同时将回波显示区的波形擦掉。

3.3.3 删除子功能

在输出功能菜单中的“删除”子功能，可删除一个指定存储号内的波形及相关参数。删除后的存储区可重新存入新的波形数据。

操作：

按  键进入输出功能菜单，再按删除相对应的  键，此时该栏反显。如图 4-15 所示。此时信息提示区显示：


请输入删除号：001

按   键输入要删除的起始号，再按  键出现要



删除的终止号：

请输入删除号：001 -- 001

再按   键进行输入。如果要删除一个删除号，必

须使得删除的起始号和终止号相等。再  进行删除。同时滚出提示信息：

确定要删除吗？



再按  键彻底删除。所以用户用这功能时要特别小心。要是不想删除，可按除了  键以外的任意键。

读出 001	删除	通讯	打印
-----------	----	----	----

3.3.4 通道清零子功能

在 DAC 功能菜单中有一个当前通道清零，也就是将当前通道的参数进行初始化。

操作如下：

按  键进入曲线制作功能菜单，再按清零相对应的  键，进入通道清零子功能，该栏反显，如图所示。同时滚动出

确定删除当前通道参数吗？ --

制 作	调 整	删 除	清 零
-----	-----	-----	-----

按两次 **确认** 键就将该通道的参数删除了。同时信息显示区显示：

已删除当前通道参数！

如果用户不想删除当前通道参数的话，按 **确认** 键以外的键进行退出。

3.4 频带选择功能

本机特设频带可调功能，根据探伤时所需频带不同，选择相应的频带范围，能够更好的提高信噪比和灵敏度，适合各种探伤需求。

操作：

按参数键，进入探伤列表，按方向键将箭头光标移动到频带选择功能，按确认进行频带切换，共分为以下三档：

1. 0.5~ 4 MHz 适用于低频探头探伤时使用
2. 2 ~ 8 MHz 适用于中频和高频探头探伤使用
3. 0.5~ 20 MHz 通带。

根据探伤时采用的探头选择相应的频带范围即可。按参数键返回探伤界面

3.5 匹配阻抗

本机设有匹配阻抗可调，根据探伤需要选择合适的档位，当匹配阻抗提高时，灵敏度随之提高，当匹配阻抗降低时，分辨力随之提高。

操作：

按参数键，进入探伤列表，按方向键将箭头光标移动到匹配阻抗，按确认进行阻抗切换，共分为以下两档



1. 500 Ω 此状态下灵敏度提高
2. 200 Ω 此状态下分辨力提高

根据探伤时的需要选择相应的阻抗值即可。按参数键返回探伤界面

3.6 通讯功能

通讯功能就是将屏幕上的波形和相关的参数传送到微机上，实现超声波探伤的计算机管理。本仪器使用的标准 USB2.0 通讯和打印输出。

操作：

按  键进入输出功能菜单，按通讯相对应的  键，此时该栏反显。如图所示。就进入了通讯功能。（具体说明见通讯软件）

读 出 001	删 除 001	通 讯	打 印
------------	------------	-----	-----

3.7 静态读数（冻结状态下读数）

本仪器设有在静态下读数的功能。用户可以将缺陷回波冻结，利用闸门对该波形进行分析和读数。也可以将存储的波形读出后利用闸门对读出的波形进行分析。当探伤现场环境比较恶劣时或者检测任务比较多时，用户可以将缺陷波形存入，并做好记录，回来时，将存入的波形和数据读出，一一进行缺陷分析和定位。这样大大提高了工作效率。


3.8 探伤状态与参数的显示方式的重新设置

3.8.1 探伤状态和参数的显示方式

本仪器将探伤参数以表格的形式集中显示出来。超出的部分可用上、下方向键推出，便于了解整个状态、参数设置情况。



3.8.2 探伤状态和参数的重新设置


操作：


- ① 按  键，即可将检测画面转到参数列表的画面。如图所示。

探 伤 参 数

-----曲线设置-----			
试 块 选 择	其它试块	
曲 线 调 校	关	
➔ 评 定	0	dB
定 量	0	dB
判 废	0	dB
表 面 补 偿	0	dB
-----探伤状态-----			
材 料 声 速	3240	m/s
工 件 厚 度	200.0	mm
缺 陷 位 置	0.0	mm

- ② 按   键选择某一项参数。此时光标 ➔ 跟着移动，来选择你指定的要修改的参数项。（**注意：**超出屏幕的也可以将方向键推出）。


- ③ 确定要修改的参数项时，按  键进入修改和重新设置。不需要输入数据的探伤状态会自动改变；要输入数据的参数项就进入了修改程序，此时数字的下方有一个光标，表示当前的步进值。如果长时间的按住方向键的某个键时，步进值继续增加。一旦松开时，步进值又恢复到仪器的默认值（默认值是根据各个数的不同也不相同）。

- ④ 数字输入完后，再按  键退出此参数项的设置，回到参数集中显示方式。如果要是还要修改其他的参数项，就重复上面的操作。

⑤ 重新设置完各探伤参数列表后。按 **参数** 退出到检测画面。

附：探伤参数表

参数菜单	名 称	范 围	单 位
探 头 参 数	探头类型	直/斜/表面/小角度探头	
	探头频率	1.0 ~ 40.0	MHz
	探头 K 值	0 ~ 20.0	
	探头角度	0~90°	
	晶片尺寸	00/0.0x0.0	mm
	探头前沿	0 ~ 100.0	mm
曲 线 设 置	试块选择	CSK- I A/其它试块	
	曲线调校	开/关	
	评 定	-90 ~ 90	dB
	定 量	-90 ~ 90	dB
	判 废	-90 ~ 90	dB
	表面补偿	-90 ~ 90	dB
探 伤	材料声速	0 ~ 20000	m/s
	工件厚度	0.0 ~ 5500.0	mm

状态	缺陷位置	0.1 ~ 5500.0	mm
	频带选择	0.5-20/0.5-4/2-8	
	阻抗匹配	200/500	欧姆
	距离坐标	H/L/S	
	工作方式	 / 	
	检波方式	全/正/负/射频	
	读数方式	峰值读数/前沿读数	
	检 验 员	000000	
设置	当前增益	0~110	dB
	增益方式	自动/手动/全自动	
	自动波高	20~80%	
	响应速度	快/中/慢	
	裂纹起波		dB
功能设置	裂纹功能	关/开	
	焊缝功能	设置/应用	
	管材外径		mm
	管材内径		mm

	曲面修正	开/关	
仪 器 设 置	日 期	2008/01/01	
	亮 度	高/中/低	
	颜色选择		
	屏幕保护	开/关	
	参数锁定	🔒/🔓	
	打印类型	CANNON/HP/EPSON	
	整机清零	— — —	

四 充电器的使用说明

1. HS600 的充电器：

使用简单，方便，任何场合，接通 220V 交流电即可使用充电状态灯指示，进程一目了然。充电器上面的图标如图所示。



2. 充电器上方两个指示灯：（左红右绿）

红：亮表示电源接通。

绿：亮表示正在充电。

3. 其下方的四个红灯是充电过程的状态指示

从左到右顺序点亮，表示充电的进程。

4. 充电时间大约为 5 个半小时到六个小时。

5. 使用步骤：

（一）关掉探伤仪主机电源。

（二）将充电器与主机充电插头接好（注意按定位销插入，拔出时注意抓住金属套簧部分）。

（三）接入交流电，充电器电源和充电指示灯同时点亮，下方电量指示灯顺序渐亮。

（四）也可将电池卸下放置于充电器上直接进行座充。

6. 使用中：

充电时如果 HS600 主机与充电器未接好或未充满就将充电器断开，将会有指示灯警告**警告状态**：电源指示灯和充电指示灯灭，状态指示灯从左到右依次点亮、熄灭。电池接好后，重新恢复原充电状态的指示。

7. 充满后：

电池充满后充电指示灯和状态指示灯灭。电源指示灯开始闪烁。

注意事项：

- (一)：最长充电时间不超过 18 小时。以免影响电池寿命！
- (二)：接通充电器前必须关闭 HS600 主机！否则将影响主机性能！
- (三)：如非必要，请勿外接电源工作，以免影响电池寿命。

五 仪器的安全使用 保养与维护

5.1 供电方式

本仪器采用直流供电方式。当直流电池放电使电压太低时，探伤仪会自动断电，电源指示灯闪烁，且发出报警声响。屏幕上的电池图标闪烁。此时应即时关电。卸下电池进行充电。

充电的操作步骤：（第五章节充电器使用说明）

5.2 使用注意事项

- 拆卸电池时必须先要关机，以免损坏仪器。
- 关机后必须停 5 秒钟以上的时间后，方可再次开机。切忌反复开关电源开关。
- 连接通讯电缆和打印机电缆时，必须在关电的状态下操作。
- 应避免强力震动，冲击和强电磁场的干扰。
- 不要长期置于高温，潮湿和有腐蚀气体的地方。
- 按键操作时，不宜用力过猛，不宜用沾有油污和泥水的手操作仪器键盘，以免影响键盘的使用寿命。
- 仪器出现故障时，请立即与本公司联系，切勿自行打开机壳修理。

5.3 保养与维护

- 探伤仪使用完毕，应对仪器的外表进行清洁，然后放置于室内干燥通风的地方。

- 探头连线，打印电缆，通讯电缆等切忌扭曲重压；在拔、插电缆连线时，应抓住插头的跟部，不可抓住电缆线拔、插或拽等。
- 探伤仪长期不使用时，应先给电池充满电，关断电源开关。
- 为保护探伤仪及电池，至少每个月要开机通电一到两个小时，并给电池充电，以免仪器内的元器件受潮和保养电池，延长电池的使用寿命。
- 探伤仪在搬运过程中，应避免摔跌及强烈振动，撞击和雨雪淋溅。以免影响仪器的使用寿命。

5.4 一般故障及排除方法

现 象	故障原因	排除方法
接通电源后，在 短时间内消失	电池的电量不 足	对电池充电
使用过程中，画 面突然混乱或 出现多余的异 常显示	因某种引起的 内存混乱	用探伤参数列表中 “整机清零”使仪器 恢复到初始状态再工 作

六 仪器校准

由于仪器必须与探头结合起来使用才能成为完整的探伤系统，而不同的探伤对象和环境又需要使用不同的探头，因此对探伤系统的校准是保证探伤结果真实有效的必要工作。

探伤系统的校准主要包括以下几个重要参数：

- ① **零偏**（探头延迟）：由于压电晶片非常脆弱，不能直接与工件接触摩擦，因此在晶片前面都有保护晶片的保护膜或者楔块，而零偏就是指超声束在保护膜或楔块中的传播时间。
- ② **声速**：数字式探伤仪都通过仪器测量出超声波从发射开始到反射回来的时间，然后再乘以工件内部的声速，来对回波定位，因此，精确的测量工件内部超声波传播速度，是对缺陷定位的重要参数。
- ③ **入射点**（前沿）：对于斜探头而言，由于声束是倾斜入射，因此还需测量出主声轴入射到工作表面的交点到探头前端的距离，也称为前沿，测出前沿距离后，在斜探头探伤过程中测量缺陷水平距离时，就可以直接从探头前端开始定位。
- ④ **折射角**（K 值）：对于斜探头而言，由于声束是倾斜入射，又由于楔块与工件的声束差异较大，因此入射角与倾斜角差距较大，而斜探头对缺陷定位主要是通过声程、水平、深度三个座标的三角关系还计算得出，因此测定声束折射角对斜探头探伤定位是最重要的因素之一。在国内由于早期都是以模拟仪器为主，因此习惯用折射角的正切值来表示，俗称 K 值也就是水平与深度的比值。
- ⑤ **AVG 曲线**（DGS、DAC）：AVG 曲线是描述反射的距离、

波幅及当量之间关系的曲线，主要用于根据缺陷反射回波的时间和波幅来确定缺陷的当量大小，是探伤时对缺陷定量的有效手段。

6.1 选择 HS600 型探伤仪的接收系统状态

探伤仪的接收系统所处的状态的不同组合适用于不同的检测任务。对于特定的要求，选取某种状态组合，将起优化回波波形，改善信噪比，获得较好的近场分辨力或最佳的灵敏度余量的作用。在仪器校准前，可选择最佳组合的接收系统，以提高仪器的校准精度。

工作方式选择：

本机设有自发自收和一发一收两种工作方式，分别适用于单晶和双晶探头的使用，用户可根据所使用的探头来进行设置相应的工作方式。图标






对应单发单收，




对应一发一收。

操作：

- ① 按  键，进入参数列表。按  键，将光标移动到 **工作方**
式 栏，如图

→ 工作方式 

- ② 按  键，切换选择所需的工作方式。

- ③ 按  键返回探伤界面。

6.2 调校功能

1. 直探头调校

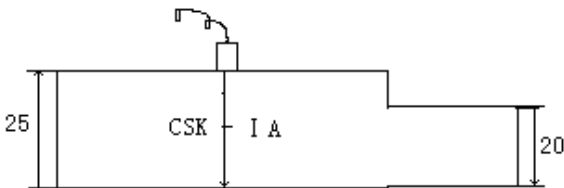
1.1 直探头纵波入射零点自动校准快捷调校模式（主要针对 CSK-I A 试块）

对于纵波直探头接触法测量在常规探伤仪中一般来讲没有强调零偏控制，只要将始脉冲对准显示栏的左边线，任何零偏均忽略不计，这在大多数情况下是可以接受的。但对于具有保护膜或保护靴的接触式探头，由于保护元件中的时间延迟，可能有很大的零偏值，而影响距离的精确测定。

为了方便用户，同时也充分发挥数字式探伤仪的程序控制和数据处理能力，由仪器自动实现自动校准操作。














由于 CSK-I A 试块的使用相对较为普遍，我公司在 HS600 型的数字式超声波探伤仪中专门添加了针对于使用 CSK-I A 试块进行调校的快捷调校模式，该调校模式使仪器调校过程更加简单、快捷，下面先对此调校模式作详细的介绍：

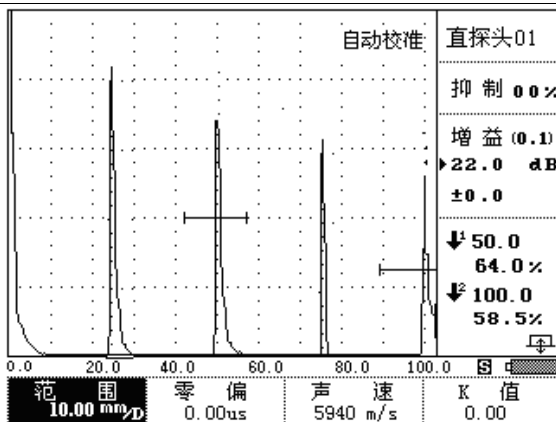
下面以 CSK-I A 试块为例，介绍直探头纵波入射零点的自动校准。



准备: 首先将需使用的直探头与仪器连接,平放 C S K— I A 试块并将探头放置在试块 C S K— I A 上,探头放置方式如图。

操作:

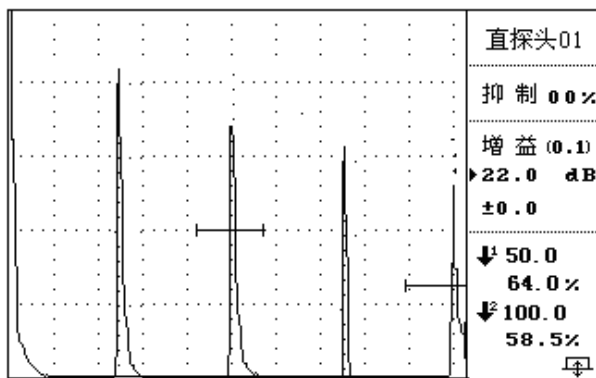
- ① 按通道键, 再按   键, 选择任意直探头通道, 按  键进入参数列表, 光标处于“试块选择.....其它试块”一栏, 由于使用的测试试块为 CSK— I A 试块, 所以按  键将试块选择栏改为“试块选择..... CSK— I A”。
- ② 按照所选探头的相关参数依次输入参数。例: 按   键将光标移到  栏按  键进入数字输入状态, 使用   键将数字输入, 再按 。依照上述步骤, 将其它数据依次输入。参数输入完毕后按  退出参数列表
- ③ 按  热键, 进入自动校准功能, 此时, 回波显示区的右上角显示“自动校准”的字样, 仪器提示“”。两闸门自动锁定在 C S K— I A 试块二次波 (50mm) 和四次波 (100mm) 位置, 如图示。



④ 将探头放置在 C SK-I A 试块上深度为 25mm 位置，观测屏幕上回波显示位置，如有波形超出满刻度，则按 **自动增益** 键，此时波形会下降到满刻度 80%（该幅度可自行设定），当屏幕上两底面反射回波均出现在屏幕以内后，按 **确认** 键，仪器开始自动校准，此时按住探头不动，直至自动校准完毕

⑤ 校准完之后，滚动出一个提示信息。

“自动校准完毕！”，如图所示。然后屏幕下方显示“是否重校？”（按 **确认** 键重校，其它键退出！）



自动校准完毕

当由于其他原因而导致校准不出来的话，就会有相关的信息提示，如：“ 闸门未锁定波，无法校准!! ”

1.2 直探头入射点自动调校基本操作步骤（使用非 CSK- I A 试块调校时操作步骤）

操作：

1. 按通道键，再按



键，选择任意直探头通道，按



键，进入自动校准功能，此时，回波显示区的右上角显示“自动校准”的字样。并且依次滚动出下面的相关校准参数：

• 请输入材料声速： 5940 m/s

确认

• 请输入起始距离： 50 mm

按



键改

为 100mm,

确认

• 请输入终止距离： 200 mm

确认

提示信息消失，进入波形采样阶段

2. 将探头放置在 CSK - I A 试块上厚度 100mm 的位置，如图所示：

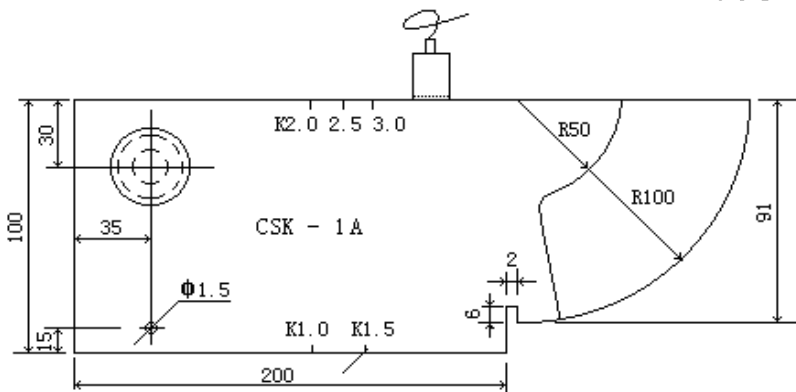


图 3-2-1

3. 此时屏幕上出现试块的一次和二次回波，轻轻移动探头找出最高回波，按 **确认** 键，此时仪器将自动调节零偏直到一次波对齐 100mm 位置，且二次波对齐 200mm 位置后，仪器调准结束，并自动弹出自动校准完毕的提示。如下图

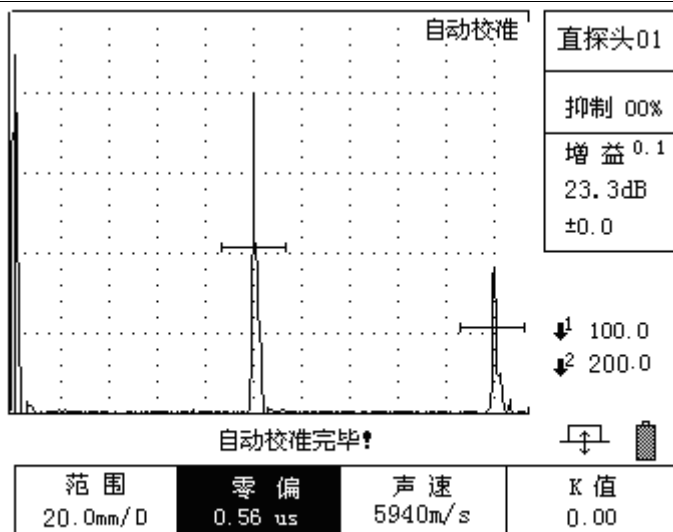


图3-2-2


*注：校准过后，探头的入射零点和声速将自动存入仪器中，若重新调校可再按一次 **自动调校**，重复上述操作即可。已校准过仪器重新调校的时候仪器会给出

“已校准过，是否重新调校？”

按 **确认** 重新开始调校过程，按其它键退出不重新调校！


1.3 双晶直探头的调校

开机后按 **参数** 键进入探伤参数列表，转动旋钮到工作方式栏，按确认键将工作方式改为双晶工作模式 。按参数键退出。

返回到波形显示界面下，按调校键，再按声速对应的  键，此时仪器上弹出提示：

请输入校准距离 50mm

转动旋钮，将该数值改为用来调校的试块厚度，例如，用阶梯试块的 18mm 大平底还调校的话，就将该数值改为 18，然后按确认。

将探头放在试块上，然后按调校键，再按零偏对应的  键，再按左方向键调整零偏，直到试块上大平底的一次回波对齐屏幕上的第五格线，完成后，按闸门键进入探伤状态。（注由于双晶探楔块较普通直探头要厚，传播时间长，因此有可能一次回波不在屏幕内，但是通过调零偏都可移到屏幕内显示）

1.4 直探头 AVG 曲线制作

本仪器中给用户 提供 AVG 曲线铸锻件探伤功能，用户可根据探伤范围制作出相应长度的 AVG 曲线，作了曲线后，仪器能根据缺陷波和曲线之间的关系自动算出缺陷的当量直径即缺陷 Φ 值。


制作 AVG 曲线有多种方法，本机使用 平底孔采样，多点法。

平底孔采样：此方法适用于试块齐全，有标准平底孔的用户制作，以相同大小不同深度的平底孔来采样制作。

多点法：此方法是利用多个平底孔反射回波采样制作曲线，由于是实物采样因此可适用于探测范围在三倍近场区以内的探伤工作。

下面以平底孔多点法为例，讲述直探头 AVG 曲线的制作流程。

1. 平底孔多点法：

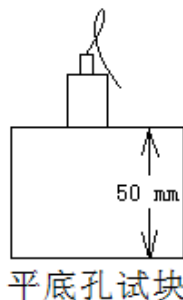
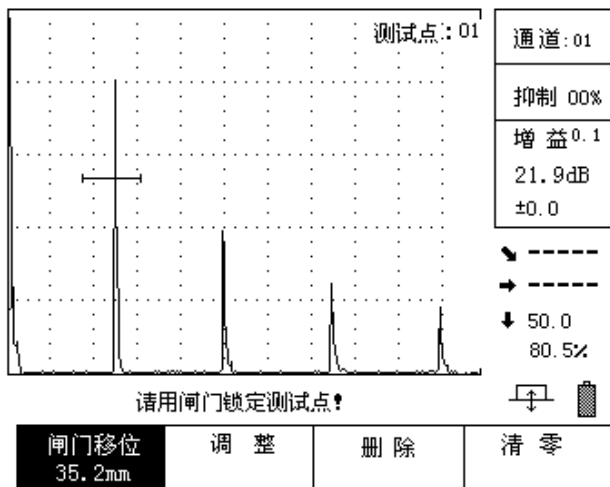
2. 准备若干厚度不同的平底孔试块或实物试块。按  键，进入曲



线功能，按^{制作}对应的，仪器下方出现提示：

请输入所测平底孔直径：2 mm

确认

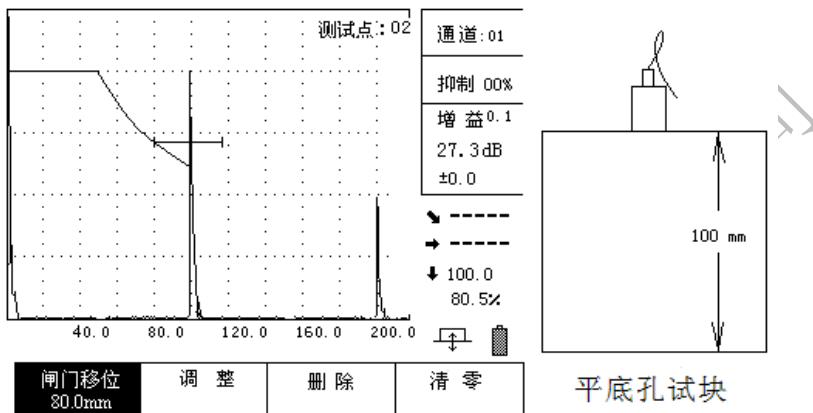
3. 仪器提示：请使用闸门锁定测试点！提示信息消失后进入波形采样阶段。如图




4. 屏幕右上角显示“测试点：01”并闪动，将探头放在其中一个平底孔试块上，观察其回波，按键移动闸门套住一

次回波，按^{自动增益}将波形调整到满屏的 80% 高度，按^{波峰记忆}锁定回波峰值，按^{确认}结束该点的采样。





6. 此时屏幕右上角的提示变为“测试点：02”并闪动，如图



- 按照上述方法，将探头依次放在每个试块上找出平底孔的最强反射并用闸门套住一次回波，按 **自动增益** 将波形调整到满屏的 80% 高度，按 **波峰记忆** 锁定回波峰值，按 **确认** 结束该点的采样。最后一点采样完成后，再按一次 **确认** 仪器出现提示：确定完成曲线吗？按 **确认** 结束曲线制作，按其它任意键返回继续制作曲线。确定结束后，将绘制出整条曲线。在制作曲线过程中若对上一个采样点重新制作可按屏幕下方 **调整** 栏对应的 ，删除上一个记录的采样点重新采样。

- 曲线完成后将得到一个条基准曲线，在探伤过程中根据标准可以

在仪器中设置一条 Φ 值曲线，操作如下：




9. 按 **参数** 进入探伤列表，按   键将方块光标移动到 **对**
10. **比曲线** 栏，按 **确认** 进入曲线设置，此处根据需要可设置一条 Φ 值曲线。例如，探伤时以 Φ 4 mm为探伤标准，则按 **确认** 进入对比曲线输入，按   键将初始值改为 4 mm，再按 **确认** 如图。

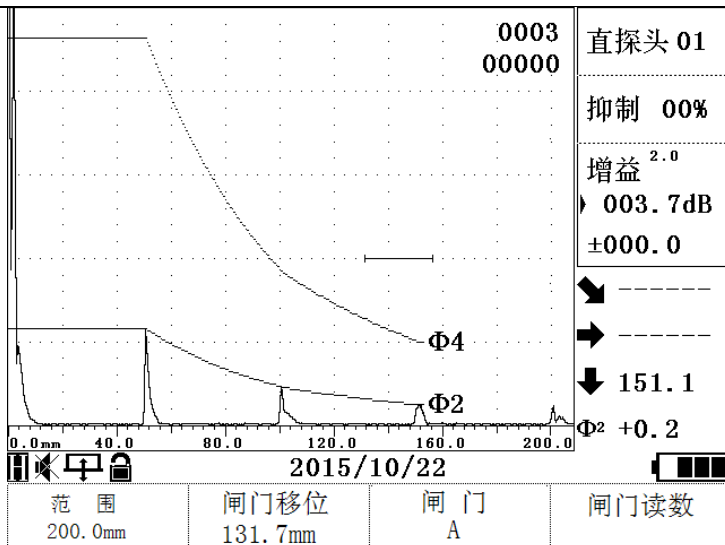
探伤参数

基准曲线	2	mm
➔对比曲线	0	mm
曲线选择	基准曲线	

探伤参数

基准曲线	2	mm
→对比曲线	4	mm
曲线选择	基准曲线	

11. 按  返回探伤界面，可看到屏幕上出现一条基准曲线，一条对比曲线，按  键，再按  键将曲线调整到合适的高度，即可进行探伤，探伤过程中发了缺陷波，仪器不仅能显示出缺陷的深度还能根据波形与曲线的相对关系算出该缺陷的当量 Φ 值。



2. 斜探头横波自动校准

对于横波斜探头接触法检测而言，在执行任何检测任务前做距离校准是必不可少的程序。商用斜探头的类型众多，结构尺寸各异，对不同的检测对象要求的 K 值不同，因而在楔块中的声程的大小也不一样，即对每个横波斜探头都要测量它的入射点，确定零偏值。斜探头在使用过程中随着楔块的磨损，经过一段使用后也要重新校准。

2.1 斜探头横波快捷调校模式（主要针对 CSK- I A 试块）

下面以 CSK- I A 标准试块为例如图所示，介绍斜探头的快捷调校步骤。

头平行地向 R50 的弧面横向移动，直至 R50 的弧面回波高度在满刻度的 10% 以上。

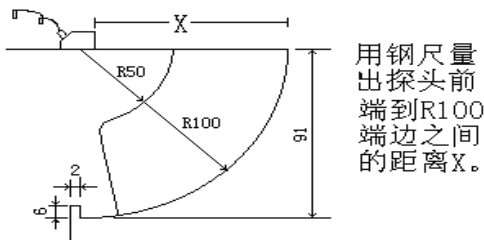
- ③ 再按 **确认** 键开始自动校准。校准完之后，滚动出一个提示信息。



“自动校准完毕！”

当由于其他原因而导致校准不出来的话，就会有相关的信息提示，如：

“闸门未锁定波，无法校准！！”

- ④ 完毕后屏幕上显示“请用钢尺测前沿：0.0”，此时手应固定探头不动，用钢尺测量探头前端到 CSK-1A 试块 R100 端边的距离 X，然后用 100-X 所得到的数值就是探头的前沿值。如图所示

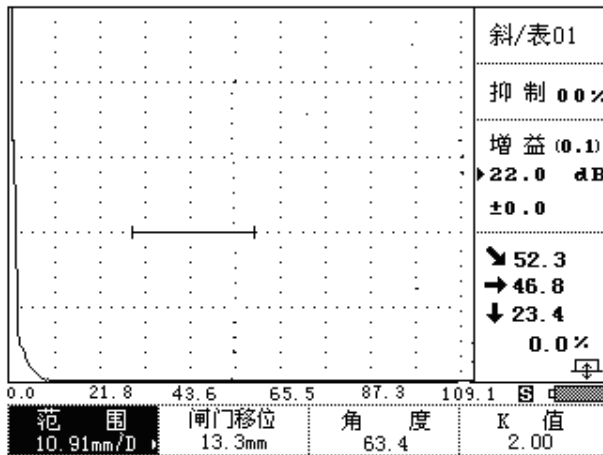


“请用钢尺测前沿：0.0”，用   将探头前沿值

改为实测数值后，按 **确认** 键前沿修改完毕，仪器下方提示“是否重校？”按 **确认** 键重校，按其它键自动跳到下一步骤，K 值测试状态。

2.2 K 值测试快捷操作模式（主要针对 CSK- I A 试块）

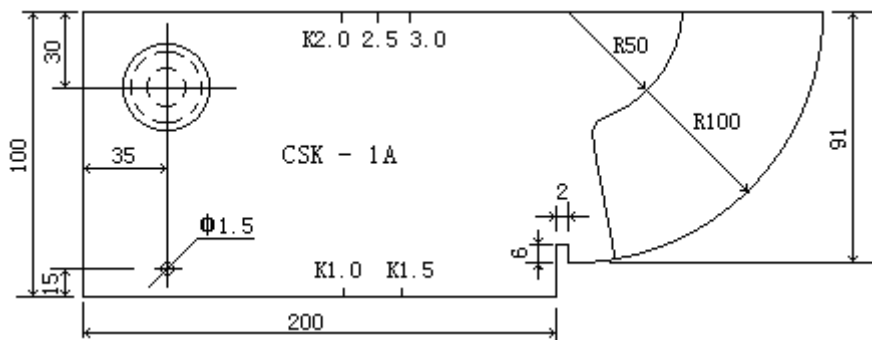
- (1) 在试块选择栏选择为 CSK- I A 试块时，在自动调校完毕后，仪器会自动进入 K 值测试状态，屏幕下方显示“进入 K 值测试”，且默认 CSK- I A 试块上深度 30mm 的 $\varnothing 50$ 孔为 K 值测试孔，闸门自动锁定 $\varnothing 50$ 孔波位置如图所示：



- (2) 将探头对准 $\varnothing 50$ 孔方向，前后移动探头找出孔波最高回波，按 **确认** 键，屏幕下方显示“所测 K 值为：1.98”。按 **确认** 键 K 值测试完毕，仪器底部显示“是否重校？”，按 **确认** 键可重新校准 K 值，按其它键退出！

2.3 斜探头横波自动调校基本操作步骤（使用非 CSK- I A 试块调校时操作步骤）

下面以 CSK-1A 标准试块为例如图所示，说明斜探头的校准程序。





斜探头横波入射零点手调校准跟直探头一样，用户必须准确的找到斜探头的入射点（入射点是指其主声束轴线与探测面的交点）。下面就利用 CSK-1A 试块的 R50 和 R100 的两个回波进行校准。

操作：

1. 按 **通道** 键，按   键选择任意斜探头通道。
2. 按自动调校键，此时屏幕下方出现如下提示：

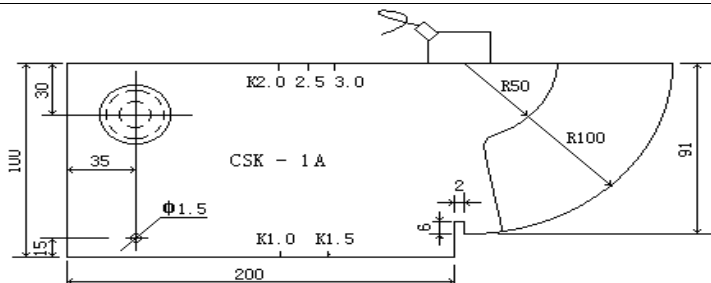
请输入材料声速：3240m/s **确认**

请输入起始距离：50mm **确认** 若不是 50mm，按   改为 50mm，再按 **确认**）

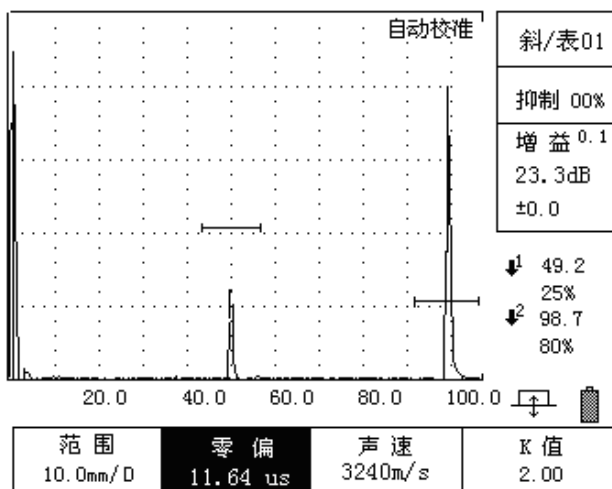
请输入终止距离：100mm **确认**

提示信息消失，进入波形采样阶段。

3. 将探头放置在 CSK- I A 试块上，发射方向对准 R50 和 R100 的弧面上，如图：



前后移动探头找出 R100 弧面最高反射回波。观察屏幕上 R100 弧面反射回波的位置，若偏离到屏幕以外侧，则按左下方向键，调整零偏，将 R100 的回波移进屏幕内闸门中，如图：



按波峰记忆键记录最高回波，当找到 R100 最大反射波时，平移的将

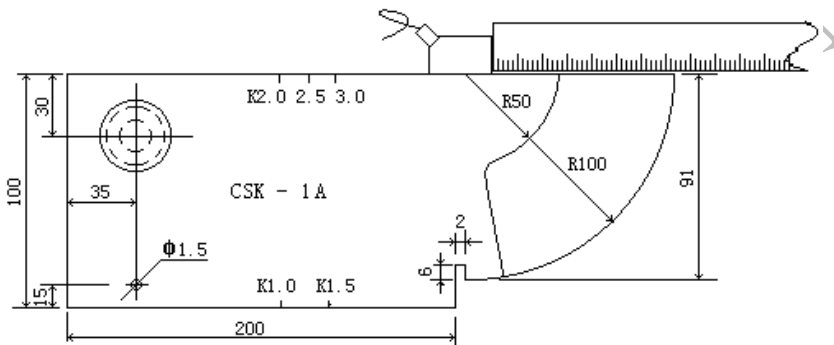
探头向 R50 弧面移动探头，让 R50 弧面在屏幕上达到 20% 以上的高度，然后按 **确认**，此时仪器将自动调节零偏，直到 R50 和 R100 的反射波分别对齐 50mm 和 100mm 的位置后，仪器校准结束，并自动弹出提示：

自动校准完毕！

请拿钢尺测量前沿 0.0 mm

此时固定探头不动，拿尺量出探头前到 R100 弧面端边的距离，

如图：



用 100 减去这段距离的得数为前沿值。按



输入

前沿，



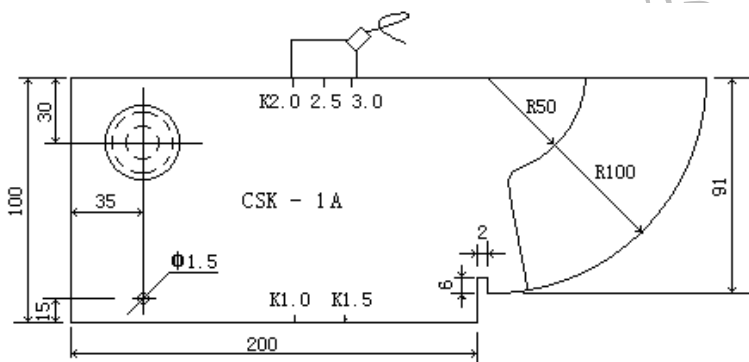
仪器将自动将前沿值存入参数中。入射点校准完毕！

2.4 斜探头横波 K 值自动校准基本方法

测 K 值功能适用于斜探头、表面波探头和小角度。例如：标识为 2.5P13×13K2-D 的探头，从标识上就可以看出它是一只斜探头，K 值为 2，所用晶片尺寸为 13×13mm 的方片，频率为 2.5MHz。对于探头的标称值，特别是 K 值都与实际值有一定的误差。为了在检测时精确定位缺陷的距离，所以在入射点校准后必须测 K 值。

本机型的 K 值测量，充分使用了数字仪器的数据处理能力，采用孔径直接输入方式，仪器根据孔径输入值自动计算补偿量，完全消除了由孔径

带来的深度和声程误差，使测量的 K 值准确可靠。本仪器测量 K 值简单方便，利用对已知孔径和孔径中心距离 H（离探头放置的一面）的孔进行测量。调节 K 值，使得数据显示区的垂直距离的值等于孔中心距离时，此时的 K 值就是此斜探头的 K 值。下面就利用 CSK-1A 标准试块的 $\phi 50$ 的孔（孔径为 $\phi 50$ ，孔心深度为 30mm）对 K 值进行测量。如图所示，将探头放置在试块上。



操作：

按 **K 值** 对应的  键，仪器弹出提示：

请选择 K 值测试方式：手调

按   键改为自动，

确认

请输入测试孔孔径：50mm

确认

请输入测试孔深度：30mm

确认

提示信息消失，进入波形采样阶段。

将探头放置在 CSK- I A 试块上发射方向对准试块上孔径 50mm，中心深度

为 30mm 的圆孔，前后移动探头找出该孔最强反射，按



键移

动闸门锁定回波，若回波低于 20%高度或超出屏幕，按



将波形调整

到 80% 高度，再按

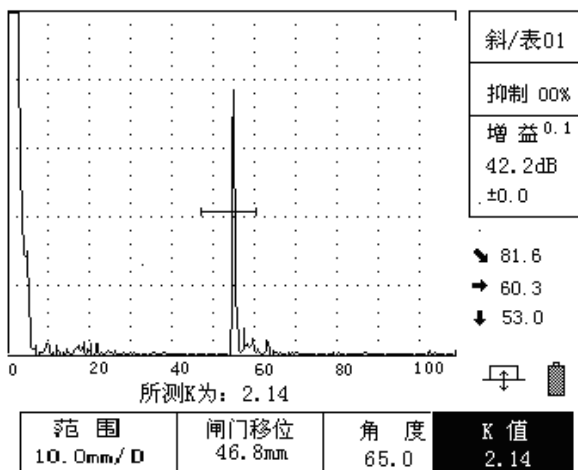


锁定回波峰，确认找到最强反射后按



，仪器

将自动算出 K 值并存入参数。K 值测试完毕！如图所示。



2.5 距离—波幅曲线的应用

距离—波幅曲线是一种描述反射点至波源的距离、回波高度及当量大小间相互关系的曲线。大小相同的缺陷由于距离不同，回波高度也不相同。因此，距离—波幅曲线对缺陷的定量非常有用。本仪器可自动制作距离—波幅曲线（DAC 曲线）。

曲线的制作：


① 在曲线制作子功能菜单中，按

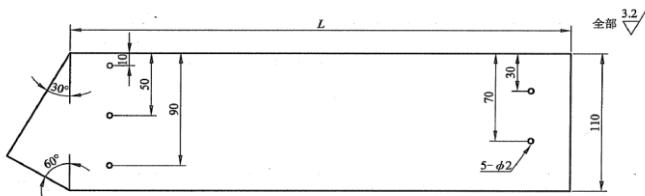


相对应的



键或单击旋钮，




信息消失后[制作]变为[闸门移位]，（此时按其对应的键或单击旋钮可对[闸门移位]和[范围]两种功能进行切换便于曲线制作中调节闸门位置和范围的选择。）在回波显示区的右上角显示当前的测试点。且测试点后面的数闪动。如图 3-6-3 所示。（注意：在制作曲线时，是单闸门操作，闸门不能上下移动，只能左右平移）下面我们就用 CSK—IIA 试块来制作 DAC 曲线。（注 AVG 曲线制作方法与 DAC 曲线制作方法相同，选择相应的探头及试块即可）





CSK-IIA 试块 图 2-2-1

② 选择测试点：

将探头放置在 CSK—IIA 试块上，如图 2-2-1 所示，对准第一个测试孔（10mm 深的孔），移动探头直到找出最高波回波。使

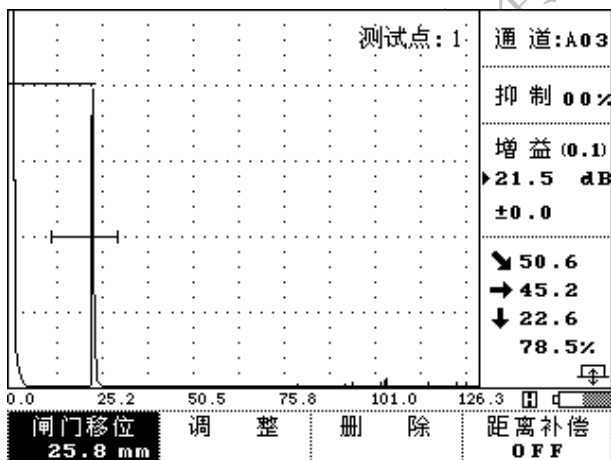
用键或左右转动旋钮移动闸门锁定此回波，按自动增益键，或右转旋钮到[自动增益]栏单击，把该回波的幅度调到 80%


左右。再按波峰记忆键锁定闸门内的最大回波（测试点后面的数字

固定不闪烁时，表示以锁定回波）；再按确认键或右转旋钮到[确认]栏单击，完成该点的测试。此时显示的测试点后的序号自

动向后顺延，并闪烁，表示进入下一个测试点的采样。按照上面的步骤锁定下一个测试点（20mm、30mm、40mm……）。依照以上方法逐点采样。

- ③ 制作波幅曲线的测试点最少要选择两个或两个以上，最多只有十个测试点可供选择。当您选择完测试点后，在新的测试点序号闪烁时，直接按 **确认** 键结束测试。同时仪器将针对刚才被选择的测试点自动的连接成一条平滑的曲线。



- ④ 对于 DAC 曲线来说此时得到的曲线是 Ø2 通孔的基准线，根据探伤要求不同还需要根据相关标准来输入参数，从而得到探伤时所需要的三条曲线。按 **参数** 键或右旋转钮到 **参数** 栏单击旋钮 进入参数列表，用  或左右调节旋钮将光标移动到 **评定** 栏按确认键或单击旋钮进入参数修改状态，使用



或左右调节旋钮将数值输入后，按确认或单击旋钮完成参数修改。依照以上方法依次输入定量、判废、表面补偿的标准数值。最后按参数键，或左右转动旋钮将光标移动到

到  退出 栏单击旋钮返回探伤界面。

探 伤 参 数

工 件 厚 度	200.0	mm
距 离 坐 标	H	
探 头 类 型	斜 探 头	
探 头 频 率	2.50	MHz
探 头 K 值	2.00	
探 头 角 度	63.4	
探 头 规 格	Φ 00	
探 头 前 沿	0.0	mm
→ 评 定	输入标准	
定 量	0	dB
判 废	0	dB
表 面 补 偿	0	dB

探 伤 参 数


→ 退 出		
通 道	05	
材 料 声 速	5998	m/s
工 件 厚 度	200.0	mm
距 离 坐 标	H	
探 头 类 型	直 探 头	
探 头 频 率	2.50	MHz
探 头 K 值	2.00	
探 头 角 度	63.4	
探 头 规 格	Φ 00	
探 头 前 沿	0.0	mm
评 定	0	dB

退出参数列表

2.6 GB 11345-2013 标准曲线制作

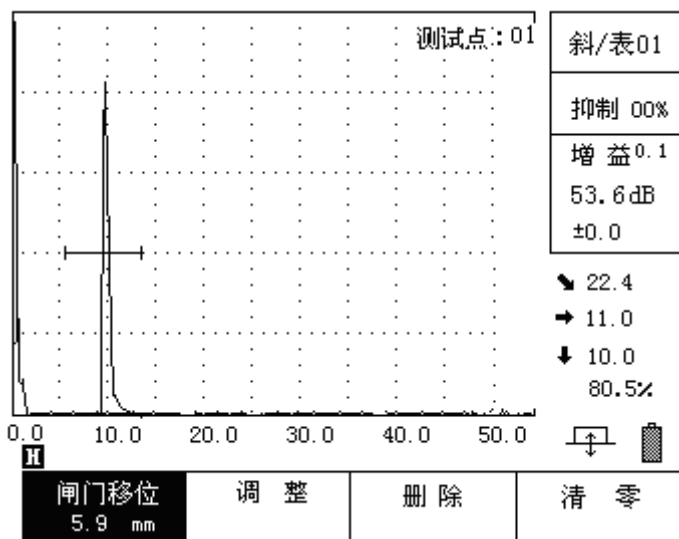
1) 曲线的制作:



本例以 RB-2 试块为例介绍 DAC 曲线的制作流程。按照上步骤对探头

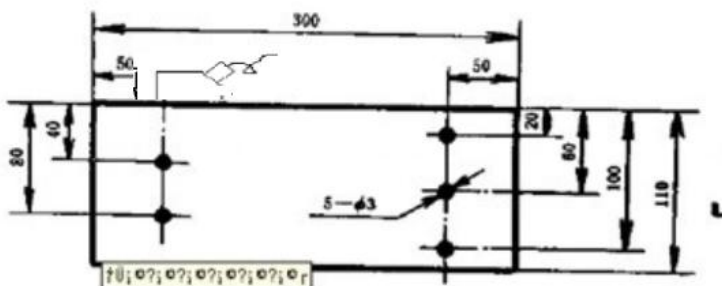
进行入射点和 K 值校正后，按 **曲线** 键，再按 **制作** 对应的 ，仪器出现提示：

请使用闸门锁定测试点！

提示消失后进入波形采样阶段。屏幕右上角出现测试点 01，并闪烁，如图：



将探头放置在 RB-2 试块上，寻找试块上不同深度 ϕ 3X40 横通孔回波的反射，例如先找 10mm 深的孔，探头对齐 10mm 深的孔，前后移动找出该孔回波，按   键移动闸门锁定回波，若波形超出满屏或低于 20% 高度可按一下 **自动增益**，将波形调整到 80% 高度，按下 **波峰记忆**，记录高波回波，再移动探头，直到找出最高回波，按 **确认**，结束第一点的采样。



确认

确认

屏幕下方又提示：请输入工件厚度：0.0mm

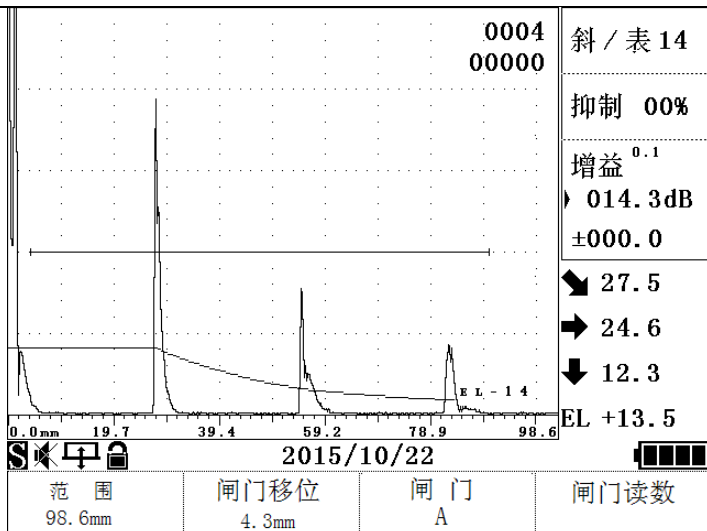
按方向键将待测工件

请输入表面补偿: 0dB

按方向键将表面补偿

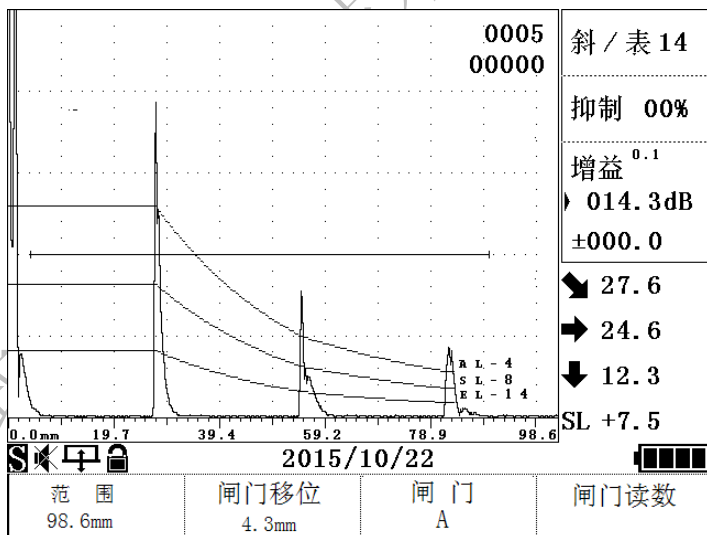
调整

输入完毕后，仪器会自动按照 GB 11345-2013 标准生成一条评定线)。如图：



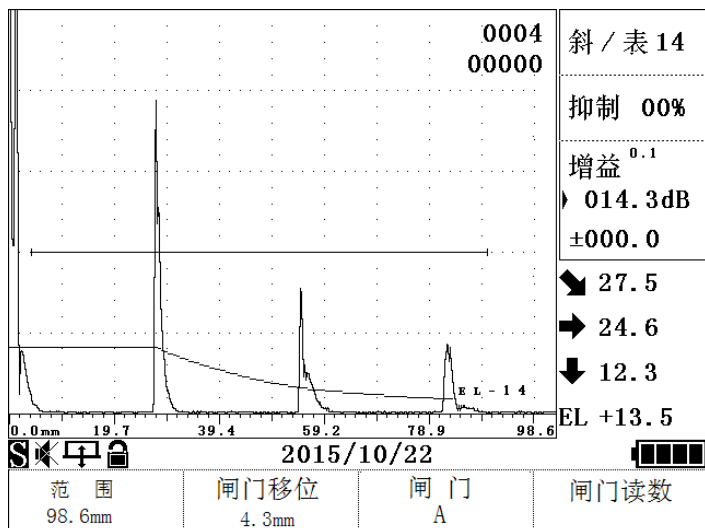
退出到扫查界面 按抑制键 输入缺陷长度（由

人工计算）分别生成 记录（SL） 验收（AL） 两条曲线，如图：







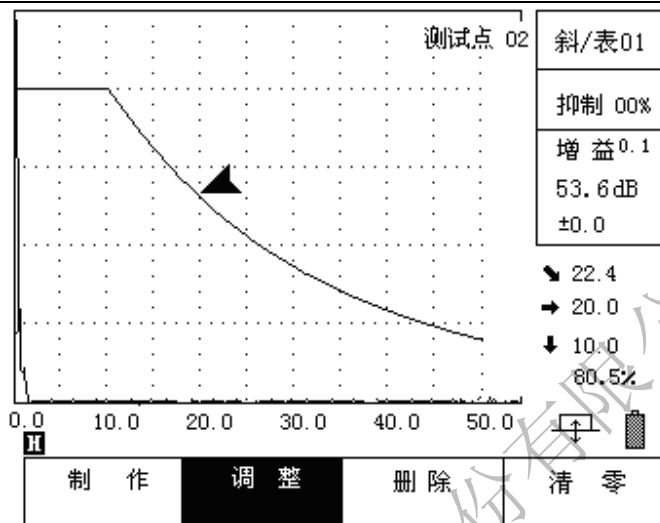
继续按抑制 删除记录 (SL) 验收(AL) 两条曲线，保留评定线 (EL)

如图：



2.7 曲线的调整：

若觉得某个点制作得不太理想，可按调整对应的 ，进入调整状态，对某个点进行微调。继续按调整对应的 ，屏幕上的光标将在每个制作点之间循环跳动，光标指向哪点时，可以按   来调整曲线高度，调整完毕后按确认键退出，调整状态。



曲线制作完毕，按闸门键可进入探伤工作。

2.8 曲线的删除：

在曲线菜单中按~~删除~~对应的~~删除~~仪器将出现提示：

确定要删除曲线？

按两次~~确认~~删除曲线，若放弃删除曲线，则按其它任意键。

2.9 曲线的延长：

在曲线制作完成后，如果因为试块不全或其它原因要延长曲线，可使用曲线延长功能。制作曲线完成后再按制作对应的~~延长~~键，仪器提示请输入晶片尺寸，和延长的范围，则仪器将自动按照横通孔的声压法则将曲线延长至用户指定范围的深度。



质量管理体系认证
ISO9001:2015标准



欧 盟 标 准
EN12668-1:2010标准

地 址：武汉市东湖新技术开发区光谷七路 126 号

总 机：(027)87568570 传 真：(027)87568575

售 前：(027)87568571 售 后：(027)87568428

E-mail: zkcx@zkcx.com <http://www.zkcx.com>

服务监督热线：13707132234（杜原鹏）邮 编：430075